

電子工程系實務專題報告格式及內容

專題報告請以Microsoft Word 排版，紙張規格設定為A4，使用字體規格及紙張邊界設定如下：

標題 ---- 中文用新細明體16點字粗體（B）；英文Times New Roman 16點字粗體（B）。

次標題 ---- 中文用新細明體14點字粗體（B）；英文Times New Roman 14點字粗體（B）。

小次標題 --- 中文用新細明體12點字粗體（B）；英文Times New Roman 12點字粗體（B）。

摘要內文 --- 中文用新細明體12點字；英文Times New Roman 12點字。字距：加寬0.5點數。行間距：採最小行高16點。

紙張邊界設定：上：2.54cm；下：2.91cm；左：3.17cm；右：3.17cm。

專題報告內容項目為：

- （1）專題報告首頁（2）中文摘要（3）英文摘要（4）目錄（5）圖目錄
- （6）緒言（7）簡介（含製作動機、方法、結果）
- （8）理論（含公式推導、聯想、創造、方塊圖、流程圖、實體圖）
- （9）軟、硬體分析（含程式及電路分析）（10）測試結果（含數據）
- （11）結論（12）建議（對下一次做類似題目之學弟妹）（13）附錄
- （14）參考資料。

專題報告請依規定格式打字，評審通過後，上傳期末實務專題報告(含授權同意書)至專題網頁。

期末專題報告內容包含一份完整的專題書面報告資料檔(word)及評審當天的海報檔